

研究インターンシップ生 大募集

夏季休暇を利用して企業で研究してみませんか？
表示材料用有機顔料、包装材用接着剤、熱可塑性樹脂コンパウンド、次世代パワーデバイス材料、有機エレクトロニクス材料、プリントドエレクトロニクス材料、ナノシート材料など、最先端素材に関わる研究テーマを多数ご用意しています。

- 応募資格* 修士課程1年生、博士課程2年生
- 実習期間* 8月25日（月）から1ヶ月～3ヶ月
- 実習場所 総合研究所、千葉工場、東京工場、堺工場
- 研究テーマ 25の研究テーマより選択
テーマ内容は「募集要項」をご覧ください。

- 宿泊施設** 弊社独身寮（事業所により制約あり）
- 待遇 通勤費、事業所内食事代支給
作業服、安全靴貸与
- 応募方法 所定の応募用紙に記載の上、弊社へ郵送
- 応募締切 2014年7月8日必着

* 柔軟に対応させていただきますのでご相談ください。

**詳細は「募集要項」をご確認ください。